

PTO/SB/21 (08-00)

Under the Paperwork neutrition	Act of 1995, no persons ar	U.S. Patent an	pproved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031 id Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMME tion of information unless it displays a valid OMB control nu
TRANSMITTAL FORM (to be used for all correspondence after initial filing) Total Number of Pages in This Submission		Application Number Filing Date First Named Invento Examiner Name Group Art Unit Attorney Docket No.	Not Yet Assigned 3732
Fee Transmittal Form Fee Attached Amendment/Reply After Final Affidavits/declaration(s) Extension of Time Request Express Abandonment Request Information Disclosure Statement X Certified Copy of Priority Document(s) Response to Missing Parts/ Incomplete Application Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53	Assignment F (for an Application) Drawing(s) Licensing-relation Petition Petition to Co Application Power of Attor	ated Papers onvert to a Provisional mey, Revocation prespondence Address claimer Refund	After Allowance Communication to Group Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter X Other Enclosure(s) (please identify below) Submission of Certified Priority Document
SIGNA	TURE OF APPLICA	ANT, ATTORNEY, OR A	GENT
Firm or Individual Name MORRISON & FOE Barry E. Bretschneit			

Date

June 29, 2005

Docket No.: 492322015100

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of: Kenji KURATA et al.

Application No.: 10/731,431

Filed: December 10, 2003

JUN 2.9 2015 W

Group Art Unit: 3732

Examiner: Not Yet Assigned

For: ELECTRONIC COMPONENT MOUNTING

APPARATUS

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENT

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Applicants hereby claim priority under 35 U.S.C. 119 based on the following prior foreign application filed in the following foreign country on the date indicated:

Country	Application No.	Date	
Japan	2002-358150	December 10, 2002	

In support of this claim, a certified copy of the original foreign application is filed herewith.

Dated: June 29, 2005

Respectfully submitted,

Barry E. Bretschneider

Registration No.: 28,055 MORRISON & FOERSTER LLP

1650 Tysons Blvd, Suite 300 McLean, Virginia 22102

(703) 760-7743

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年12月10日

出願番号 Application Number:

特願2002-358150

り条約による外国への出願 用いる優先権の主張の基礎 る出願の国コードと出願

JP2002-358150

country code and number four priority application, used for filing abroad tr the Paris Convention, is

願 人 wicant(s): 株式会社日立ハイテクインスツルメンツ

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

2005年 5月23日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

STP1020052

【提出日】

平成14年12月10日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H05K 13/02

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会

社内

【氏名】

蔵田 健士

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会

社内

【氏名】

竹村 郁夫

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会

社内

【氏名】

飯田 茂

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会

社内

【氏名】

渡邊 裕之

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会

社内

【氏名】

狩野 良則

【特許出願人】

【識別番号】

000001889

【氏名又は名称】 三洋電機株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 300022504

【氏名又は名称】 三洋ハイテクノロジー株式会社

【代理人】

【識別番号】

100111383

【弁理士】

【氏名又は名称】 芝野 正雅

【連絡先】

03-3837-7751 知的財産センター 東京事

務所

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

013033

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9904451

【包括委任状番号】 0003787

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

電子部品装着装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 部品供給ユニットから吸着ノズルにより電子部品を取出して プリント基板上に装着する電子部品装着装置において、前記プリント基板への装 着動作後の前記吸着ノズル下部のレベルを計測するレベル検出センサを設けたこ とを特徴とする電子部品装着装置。

【請求項2】 部品供給ユニットから吸着ノズルにより電子部品を取出してプリント基板上に装着する電子部品装着装置において、前記プリント基板への装着動作後の前記吸着ノズル下部のレベルを計測するレベル検出センサと、該レベル検出センサによる計測値に基づいて電子部品の取出し及びプリント基板への装着の際に前記吸着ノズルを昇降させる駆動源の移動量を制御する制御装置を設けたことを特徴とする電子部品装着装置。

【請求項3】 部品供給ユニットから吸着ノズルにより電子部品を取出して プリント基板上に装着する電子部品装着装置において、前記プリント基板への装 着動作後の前記吸着ノズル下部のレベルを計測するレベル検出センサと、該レベ ル検出センサにより計測されたレベルが一定レベルを超えた場合には電子部品有 りと判断する判断装置とを設けたことを特徴とする電子部品装着装置。

【請求項4】 部品供給ユニットから吸着ノズルにより電子部品を取出してプリント基板上に装着する電子部品装着装置において、前記プリント基板への装着動作後の前記吸着ノズル下部のレベルを計測するレベル検出センサと、該レベル検出センサにより計測されたレベルが一定レベルを超えた場合には前記吸着ノズルが脱落しかかっているものと判断する判断装置とを設けたことを特徴とする電子部品装着装置。

【請求項5】 部品供給ユニットから吸着ノズルにより電子部品を取出して プリント基板上に装着する電子部品装着装置において、前記プリント基板への装 着動作後の前記吸着ノズル下部のレベルを計測するレベル検出センサと、該レベ ル検出センサにより計測されたレベルが一定レベルより少ない場合には前記吸着 ノズルが脱落したものと判断する判断装置とを設けたことを特徴とする電子部品 装着装置。

【請求項6】 前記レベル検出センサはラインセンサであることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の電子部品装着装置。

【請求項7】 部品供給ユニットから装着ヘッドに複数設けられた吸着ノズルのうちの所定の吸着ノズルにより電子部品を取出してプリント基板上に装着する電子部品装着装置において、投光器と受光器とを備え前記プリント基板への装着動作後の前記吸着ノズル下部のレベルを計測するラインセンサユニットと、該ラインセンサユニットに前記投光器とは別に設けられた投光器と、これらの投光器から受ける前記受光器の受光量が少ない場合には前記プリント基板への装着動作を行った吸着ノズル以外の吸着ノズルが脱落しかかっているものと判断する判断装置とを設けたことを特徴とする電子部品装着装置。

【請求項8】 部品供給ユニットから装着ヘッドに複数設けられた吸着ノズルのうちの所定の吸着ノズルにより電子部品を取出してプリント基板上に装着する電子部品装着装置において、投光器と受光器とを備え前記プリント基板への装着動作後の前記吸着ノズル下部のレベルを計測するラインセンサユニットと、該ラインセンサユニットに前記投光器とは別に設けられた投光器と、これらの投光器から受ける前記受光器の受光量が少ない場合には前記プリント基板への装着動作後の次の電子部品の取出し動作のためにノズル切替選択装置により選択された吸着ノズル以外の吸着ノズルが脱落しかかっているものと判断する判断装置とを設けたことを特徴とする電子部品装着装置。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、部品供給ユニットから吸着ノズルにより電子部品を取出してプリント基板上に装着する電子部品装着装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

この種の電子部品装着装置においては、吸着ノズルの有無検出のためにファイバーセンサを使用している。また、例えば特開2001-102799号公報に

開示するように、吸着ノズル下端レベルの補正は部品吸着後の部品立ち検出センサ (ラインセンサ) で行っていた。

[0003]

【特許文献】

特開2001-102799号公報

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、吸着ノズルの有無検出センサとしてファイバーセンサを使用しているために、このセンサを使用して電子部品の装着ミスにより装着動作後も吸着保持していることの検出や、磨耗などの経時変化による吸着ノズル下端レベルの補正(吸着高さ補正)ができない。

[0005]

また、吸着ノズル下端レベルの補正は部品吸着後の部品立ち検出センサで行っていたため、生産を中止しなければ補正できず、生産中での吸着高さの補正はできなかった。

[0006]

そこで本発明は、吸着ノズル下部のレベルを装着動作後に計測し、吸着ノズル の有無や電子部品の有無を検出できるようにし、またこの計測値に基づいて吸着 ノズル下端レベルの補正(吸着高さ補正)を生産中に行うことを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】

このため第1の発明は、部品供給ユニットから吸着ノズルにより電子部品を取出してプリント基板上に装着する電子部品装着装置において、前記プリント基板への装着動作後の前記吸着ノズル下部のレベルを計測するレベル検出センサを設けたことを特徴とする。

[0008]

第2の発明は、部品供給ユニットから吸着ノズルにより電子部品を取出してプリント基板上に装着する電子部品装着装置において、前記プリント基板への装着 動作後の前記吸着ノズル下部のレベルを計測するレベル検出センサと、該レベル 検出センサによる計測値に基づいて電子部品の取出し及びプリント基板への装着 の際に前記吸着ノズルを昇降させる駆動源の移動量を制御する制御装置を設けた ことを特徴とする。

[0009]

第3の発明は、部品供給ユニットから吸着ノズルにより電子部品を取出してプリント基板上に装着する電子部品装着装置において、前記プリント基板への装着動作後の前記吸着ノズル下部のレベルを計測するレベル検出センサと、該レベル検出センサにより計測されたレベルが一定レベルを超えた場合には電子部品有りと判断する判断装置とを設けたことを特徴とする。

$[0\ 0\ 1\ 0]$

第4の発明は、部品供給ユニットから吸着ノズルにより電子部品を取出してプリント基板上に装着する電子部品装着装置において、前記プリント基板への装着動作後の前記吸着ノズル下部のレベルを計測するレベル検出センサと、該レベル検出センサにより計測されたレベルが一定レベルを超えた場合には前記吸着ノズルが脱落しかかっているものと判断する判断装置とを設けたことを特徴とする。

[0011]

第5の発明は、部品供給ユニットから吸着ノズルにより電子部品を取出してプリント基板上に装着する電子部品装着装置において、前記プリント基板への装着動作後の前記吸着ノズル下部のレベルを計測するレベル検出センサと、該レベル検出センサにより計測されたレベルが一定レベルより少ない場合には前記吸着ノズルが脱落したものと判断する判断装置とを設けたことを特徴とする。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

第6の発明は、第1乃至第5の発明において、前記レベル検出センサはラインセンサであることを特徴とする。

[0013]

また第7の発明は、部品供給ユニットから装着ヘッドに複数設けられた吸着ノズルのうちの所定の吸着ノズルにより電子部品を取出してプリント基板上に装着する電子部品装着装置において、投光器と受光器とを備え前記プリント基板への装着動作後の前記吸着ノズル下部のレベルを計測するラインセンサユニットと、

該ラインセンサユニットに前記投光器とは別に設けられた投光器と、これらの投 光器から受ける前記受光器の受光量が少ない場合には前記プリント基板への装着 動作を行った吸着ノズル以外の吸着ノズルが存在するものと判断する判断装置と を設けたことを特徴とする。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

更に第8の発明は、部品供給ユニットから装着ヘッドに複数設けられた吸着ノズルのうち、ノズル切替選択装置により選択された所定の吸着ノズルにより電子部品を取出してプリント基板上に装着する電子部品装着装置において、投光器と受光器とを備え前記プリント基板への装着動作後の前記吸着ノズル下部のレベルを計測するラインセンサユニットと、該ラインセンサユニットに前記投光器とは別に設けられた投光器と、これらの両投光器から受ける前記受光器の受光量が少ない場合には前記プリント基板への装着動作後の次の電子部品の取出し動作のために前記ノズル切替選択装置により選択された吸着ノズル以外の吸着ノズルが存在するものと判断する判断装置とを設けたことを特徴とする。

[0015]

【発明の実施の形態】

以下本発明の実施の形態を図に基づき詳述する。図1及び図2に示すように、 この高速型電子部品装着装置1は、装置本体2を挟んで相互に平行に、電子部品 Aを供給する供給系3と、電子部品Aをプリント基板Bに装着する装着系4とを 配して構成されており、供給系3は電子部品供給装置3Aで構成されている。

[0016]

装置本体2には、駆動系の主体を為すインデックスユニット6と、これに連結された回転テーブル7と、この回転テーブル7の外周部に搭載した複数個(例えば12個)の装着ヘッド8とが設けられており、この回転テーブル7はインデックスユニット6により、複数の吸着ノズル9を備えた装着ヘッド8の個数に対応する間欠ピッチで間欠回転される。回転テーブル7が間欠回転すると、各装着ヘッド8に搭載した任意の吸着ノズル9が供給系3及び装着系4に適宜臨み、供給系3から供給された電子部品Aを吸着した後、装着系4に回転搬送し、装着系4に導入したプリント基板Bにこれを装着する。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

図3に示すように、供給系3を構成する電子部品供給装置3Aは、左右方向に長い機台11と、機台11上にスライド自在に搭載した4つのスライドベース(ユニットベース)12と、各スライドベース12に着脱自在に装着した多数の部品供給ユニット13と、機台11と各スライドベース12との間に組み込んだリニアモータ14とを備えている。4つのスライドベース12は、その2つを一組として機台11の左右に配置され、各組のスライドベース12、12を介して2組の部品供給ユニット13群を交互に装置本体2に臨ませるようにしている。即ち、それぞれ多数の部品供給ユニット13を搭載した片側2つのスライドベース12、12が、装置本体2の位置に移動(スライド)して部品供給動作している間に、ホーム(原点)位置にある他方の2つのスライドベース12、12上では、次の作業に向けて部品供給ユニット13の交換作業が行われる。

[0018]

各部品供給ユニット13は薄手に形成され、この薄手に形成された多数の部品供給ユニット13は、スライドベース12の上面に狭い間隙を存して横並び搭載されている。この場合、各部品供給ユニット13は、スライドベース12の上面に位置決めされ、且つレバー操作により着脱自在に装着されている。そして、スライドベース12に装着された部品供給ユニット13の先端部には、電子部品Aを吸着すべく、装置本体2の装着ヘッド8(吸着ノズル9)が臨むようになっている。部品供給ユニット13には、所定のピッチで電子部品Aが装填されたキャリアテープが、テープリール16に巻回された状態で搭載されており、電子部品Aは、テープリール16から繰り出されたキャリアテープからカバーテープが剥離されて(カバーテープリール15に巻かれ)、吸着ノズル9により吸着されていく。

[0019]

スライドベース12は、左右の接合部材21a、21bを介して位置決め固定された上側のベースブロック22と下側のスライドブロック23とで構成されている。ベースブロック22の上面には、上記の部品供給ユニット13が装着され、スライドブロック23の下面には左右一対のスライダ24a、24bが設けら

れている。ベースブロック 2 2 は、水平部 2 6 と傾斜部 2 7 とで一体に形成され、水平部 2 7 に装着された部品供給ユニット 1 3 に対し傾斜部 2 7 は、テープリール 1 6 を逃げた位置に配設されている。

[0020]

スライドブロック23は、上水平部29と垂直部30と下水平部31とで、断面クランク状に一体に形成され、また垂直部30から下水平部31にかけてその外側には放熱フィンを避けるように切り欠かれた適宜数のリブ部32が形成されている。上水平部29は、一方の接合部材21aを介してベースブロック22の水平部26を支持し、リブ部32は他方の接合部材21bを介してベースブロック22の傾斜部27を支持している。また、上水平部29の外端部下面には上記の第1のスライダ24aが固定されると共に、下水平部31の外端部下面には上記の第2のスライダ24bが固定されている。

[0021]

前記機台11は、機台本体41と鉛直ブロック42とで構成され、鉛直ブロック42の端部上面には、第1のスライダ24aが係合する第1のスライドレール43aが取り付けられ、機台本体41の端部上面には、第2のスライダ24bが係合する第2のスライドレール43bが取り付けられている。また、鉛直ブロック42の上面には水平に延びる上マグネットベース44が取り付けられ、この上マグネットベース44に対応して機台本体41の上面には下マグネットベース45が取り付けられている。

[0022]

前記リニアモータ14は、機台11に固定された上下一対の固定子47a、47bと、スライドベース12に固定された可動子48とを備えている。固定子47a、47bは、上下のマグネットベース44、45と上下のマグネット49、49とから構成されている。上下一対のマグネット49、49のうち上マグネット49は、上マグネットベース44の下面に下向きに固定され、下マグネット49は、下マグネットベース45の上面に上向きに固定されている。一方、可動子48は、スライドベース12とほぼ同じ長さを有しており、スライドブロック23の垂直部30の側面に固定されている。この状態で、可動子48の上面は上固

定子47aに、下面は下固定子47bにそれぞれ間隙(エアーギャップ)を存して対峙している。即ち、可動子48と上下両固定子47a、47bとは上下に対峙し、全体としてリニアモータ14を構成している。

[0023]

各スライドブロック23に固定された可動子48は、磁性体の構造物に励磁コイルを巻回して構成され(図示省略)る一方、上下各固定子47a、47bは、上下各マグネットベース44、45の長手方向に多数のマグネット49を列設して構成されている。

[0024]

尚、前記プリント基板Bは図1及び図7に示すX軸駆動モータ50及びY軸駆動モータ51によりXY方向に移動するXYテーブル52に固定され、部品Aが装着ステーションIIIで前記吸着ノズル9により装着される。

[0025]

各装着ヘッド8はヘッド昇降シャフト53の下部に取り付けられており、該シャフト53上部はローラ取り付け体54に固定されている。ローラ取り付け体54の上部にはその内方に突出する上カムフォロワ55及び下カムフォロワ56が回動可能に枢支される。

[0026]

57は回転テーブル7を下方で水平方向に回動可能に支持している支持台であり、該支持台57の回転テーブル7の回動軸のまわりには該支持台57に対して固定して円筒カムが突設され、前記上カムフォロワ55は該円筒カムの上面に接してローラ取り付け体54を吊り下げ支持することにより装着ヘッド8を支持している。下カムフォロワ56は図示しない圧縮バネに付勢され円筒カムの下面を押圧するようになされている。

[0027]

従って、カムフォロワ55、56は円筒カムを挟んだ状態となっており、また 円筒カムは上下しているため回転テーブル7の回動によりカムフォロワ55、56が円筒カムの上面及び下面を転がりながら移動し、それにつれて装着ヘッド8も上下動しながら回動移動する。

[0028]

63は断面コの字形状の昇降ブロックであり、吸着ステーションIにおいて前 記円筒カムが切り欠かれた部分に配置され、支持板62に取り付けられたガイド 64に沿って上下動する昇降板65にその上端が取り付けられている。

[0029]

前記昇降ブロック63下部の突片67は昇降ブロック63の上昇位置にて円筒 カムの延長位置にあり回転テーブル7の回動によりカムフォロワ55、56が該 突片67の上下を挟んで乗り移ることができるようになされている。

[0030]

図4乃至図6に示すように、前記昇降板65の上端にはレール110が取り付けられ、該レール110に沿ってガイド部111が水平方向に移動可能となっているため、該ガイド部111を移動体66は上下左右方向に移動可能となっている。移動体66の表側の面には一対のローラ112が回動可能に取り付けられており、ストローク可変板113に形成された上下方向に伸びる上下ガイド片114を挟んでいるため、該移動体66は該ガイド片114に案内されて上下方向に移動する。これによりレール110及び昇降板65も昇降することになる。

[0031]

115はストロークモータであり、ボールネジ116を回動させ該ボールネジ 116が嵌合するナット117に取り付けられた前記可変板113をガイド11 8に沿って左右に移動させる。該可変板113の移動によりガイド片114を挟 むローラ112を介して移動体66は、例えば図3及び図4の位置にレール11 0に沿って移動する。

[0032]

119は支軸120のまわりに回動可能なカムレバー121の一端に枢支されたカムフォロワ122に係合し該レバー121を揺動させるカムであり、カム119の回動によりカムレバー121が揺動するとレバー121の他端に回動可能に枢支されたリンクレバー123を介して該リンクレバー123の他端に回動可能に枢支された上下揺動レバー124が支軸125のまわりに揺動する。

[0033]

前記上下揺動レバー124に形成された係合片126には前記移動体66の背面に回動可能に取り付けられたカムフォロワ127がレール110と支持台57の間に張架された引張りバネ128に引っ張られて係合している。従って、移動体66は揺動レバー124の揺動によりストロークモータ115が回動することにより左右方向の位置が決められたガイド片114に沿って上下動することになる。

[0034]

前記係合片126はカム119の回動により図3及び図4の実線の位置と2点鎖線の位置の間を揺動するが、一番高い位置である実線の位置ではカムフォロワ127の係合する面は水平であり、この位置ではストロークモータ115の回動によりガイド片114がどの位置にあっても移動体66、即ち昇降ブロック63の高さ位置は変わらずカフォロワ55、56が円筒カムと昇降ブロック63との間を乗り移れるようになっている。また、ガイド片114の左右方向の位置により移動体66、即ち昇降ブロック63の下限位置は変わり、吸着ノズル9の上下ストロークは変化することになる。

[0035]

そして、係合片126の揺動の下限位置は図3及び図4の2点鎖線の位置で常に同じであり、またカムフォロワ127の当接面が直線状であることから、カムフォロワ127がある位置にある場合に移動体66が下降するストロークに対して、ストロークモータ115の回動により移動体66が横方向に移動した場合の下降ストロークの増加分は移動体66の横方向の移動距離に比例しリニアに変化する。このため吸着ノズル9の上下ストロークの制御が容易となる。

[0036]

カム119の回動により昇降ブロック63は一つ前のステーションの装着ヘッド8が吸着ステーションIに移動して停止するまで上昇状態を保ち、装着ヘッド8が吸着ステーションIに移動して停止してから下降し、次の回転テーブル7の回動までに上昇するようになされている。尚、装着ステーションIIIにおいても、同様な構造のものが設けられている。

[0037]

次に、図7の制御ブロック図について、以下説明する。90はインターフェースで、前記X軸駆動モータ50、Y軸駆動モータ51、リニアモータ14、回転テーブル7を間欠回動させるインデックスモータ101、ストロークモータ115、タッチパネルスイッチ91、CRT92、部品認識処理装置89等が接続されている一方、これらは本装着動作を統括制御する制御装置としてのCPU93によりROM94に記憶された装着に係わるプログラムに従い制御される。

[0038]

前記タッチパネルスイッチ91は、図示しない取り付け具を介してCRT92の画面上に取り付けられている。また、該タッチパネルスイッチ91はガラス基板の表面全体に透明導電膜がコーティングされ、四辺に電極が印刷されている。そのため、タッチパネルスイッチ91の表面に極微少電流を流し、作業者がタッチすると四辺の電極に電流変化を起こし、電極と接続した回路基板によりタッチした座標値が計算される。従って、その座標値が後述するRAM95内にある作業を行わせるスイッチ部として予め記憶された座標値群の中の座標値と一致すれば、当該作業が行われることとなる。

[0039]

89は部品認識処理装置で、吸着ノズル9が吸着する部品Aの位置ずれを部品 Aの下面を部品認識カメラ88にて所定の視野範囲で撮像し、その撮像画面を認 識処理して電子部品Aの位置を認識する。

[0040]

前記装着ステーションIIIの次の次の第1計測ステーションIVには、前記吸着ノズル9下部のレベルを計測するレベル検出センサとして断面コ字形状のラインセンサユニット96を配設する。該ラインセンサユニット96は水平方向に直進する光ビームを発する投光器(一方の側壁に設けられる)97と、該光ビームを受光可能であるようにCCD素子が垂直方向の直線上に多数個並設されてなる受光器(対向する他方の側壁に設けられる)98とより構成されている。前記投光器97はLEDの光をレンズで集光して平行に直進する光線を発光するようにしてもよいし、レーザーを用いてこのようにしてもよい。CCD素子は10mm程度の上下幅に1000個程度が並んでいるもの等で実現できる。このCCD

素子は1個1個が受光量を検出でき、受光量のシキイ値を決めてやることにより ON/OFF (オン/オフ) センサとして使用できる。そのON/OFF出力に より電子部品 A あるいは吸着ノズル 9 により遮光されている部分が高さ位置のデータとして検出できる。

[0041]

尚、前記RAM95には、部品装着に係る装着データが記憶されており、その装着順序毎(ステップ番号毎)に、プリント基板内でのX方向(Xで示す)、Y方向(Yで示す)及び角度(Zで示す)情報や、FDRで示す各部品供給ユニット13の配置番号情報等が記憶されている。また前記RAM95には、部品配置データが記憶されており、これは前記各部品供給ユニット13の配置番号に対応して各電子部品の種類(部品ID)が記憶されている。更に前記RAM95は、各電子部品の特徴等を表す後述する部品ライブラリデータが記憶されている。

[0042]

また、前記ラインセンサユニット96の出力は各CCD素子毎になされるが、一番下方の遮光されている部分から通光されている部分への境界の高さ位置が下端位置である下端ピーク値としてCPU93にて算出される。RAM95には移動途中下端位置記憶手段としての取り込みメモリ及び最下端位置記憶手段としてのホールドメモリが設けられており、取り込みメモリにはラインセンサユニット96の出力から一定の時間間隔で算出された、即ち吸着ノズル9の所定の移動距離毎の当該吸着ノズル9下端高さ(又は電子部品Aの下端高さ)位置が読み込まれ、ホールドメモリには取り込みメモリの値と比較して大きな、即ちより下端の下端位置が記憶される。

[0043]

RAM95にはさらに、図8に示すような部品寸法等に関する部品ライブラリデータが部品種毎に記憶されており、例えばホールドメモリに記憶された最下端位置である高さ位置と比較するための吸着ノズル9の(下端)レベルデータが格納されている。

[0044]

前記第1計測ステーション I V の次の次の切替え選択ステーションには、前記

プリント基板Bへの装着動作後に次の電子部品の取出し動作のために当該電子部品を吸着する吸着ノズル9に切替え選択するノズル切替選択装置102が設けられる。従って、この切替え選択ステーションにおいては、ノズル切替選択装置102により装着動作を終えた吸着ノズル9を上昇させて、代わりに次に使用する吸着ノズル9を装着ヘッド8より下方に突出させる。

[0045]

以上のような構成により、以下動作について説明する。先ず、電源を投入すると、CRT92は初期画面を表示し、この画面において二重枠で表示された「生産運転」の操作スイッチ部を押圧して始動キーを押圧すると、チップ部品Aの装着動作の自動運転が開始される。

[0046]

先ず、図示しない移載装置によりプリント基板BがXYテーブル52上に載置されると、RAM95に格納された当該プリント基板Bに対応する装着データ(NCデータ)に従い、リニアモータ14を駆動して、所定のスライドベース12上の部品供給ユニット13が吸着ノズル9の吸着位置に移動するようにCPU93が制御する。

[0047]

次に、上記動作と並行して回転テーブル7が間欠的に回動して装着ヘッド8が吸着ステーションIに移動して、すでにノズル選択装置により選択された吸着ノズル9が部品吸着位置に停止する。装着ヘッド8の移動によりカムフォロワ55、56が円筒カムを挟んでいるため、該カムにローラ取り付け体54が案内されてカムフォロワ55、56が昇降ブロック63の突片67を挟み込む位置に移動する。

[0048]

前記装着ヘッド8の移動とともに、インデックスモータ101の回動により図示しないカムが回動して昇降棒が下降して部品供給ユニット13の揺動レバー(図示せず)が押し下げられ、テープリール16に巻装されたテープが、所定ピッチ送られ、一方カバーテープリール15が回動し、カバーテープが剥がされる。

[0049]

次に、インターフェース90を介してストロークモータ115を回動させ、ボールネジ116及びナット117を介して、ガイド118に沿ってストローク可変板113を移動させ、上下ガイド片114及びローラ112を介して、移動体66をレール110に沿って移動させる。こうして、移動体66に設けられたカムフォロワ127を上述のように算出されたストロークとなる位置に停止させる

[0050]

次に、インデックスモータ101が回動して、カム119の回動によりカムフォロワ122を押し、カムレバー121及びリンクレバー123の揺動を介して支軸125を支点に上下揺動レバー124が下方に揺動する。すると、引張りバネ128の付勢により、ローラ112が上下ガイド片114に沿って転がりながら、移動体66及びレール110が下降し、レール110と一体の昇降板65がガイド64に沿って下降する。こうして、昇降ブロック63が下降し、既に該ブロック63に乗り移っているカムフォロワ55、56を介して取り付け体54が下降し吸着ノズル9がチップ部品Aの上面の位置まで下降し、部品Aを吸着して取り出す。その後、更にカム119が回動することにより揺動レバー124が図3の反時計方向に回動し、ノズル9は部品Aを吸着したまま元の位置まで上昇する。

[0051]

次に、回転テーブル7が間欠回動をして部品Aを吸着した装着ヘッド8はカムフォロワ55、56が円筒カムに沿って転がり、次の停止ステーションに移動する。

[0052]

回転テーブル7がさらに間欠回動して装着ヘッド8は部品認識ステーションIIに達する。部品認識ステーションIIでは部品認識カメラ88が部品Aの下面を撮像して、認識処理装置89がその画像を認識処理することにより吸着ノズル9に対する部品Aの位置ずれが認識される。

[0053]

次に、装着ヘッド8は角度補正ステーションに移動しヘッド回動装置により部

品認識処理装置89の認識結果に基づく回転角度位置の補正角度を角度データに加えた回転角度量だけ回動させる。

[0054]

次に、装着ヘッド8が回転テーブル7の回動により装着ステーションIIIに達するが、この間欠回動の間にCPU93は下降すべき所定のストロークを算出し吸着ステーションIの場合と同様にして、ストロークモータ115を回動させ移動体66の位置を該ストロークに合わせたものとする。こうして吸着ステーションIの場合と同様にして装着ヘッド8が下降して、X軸駆動モータ50及びY軸駆動モータ51の回動により部品認識処理装置89の認識結果を補正して移動したXYテーブル52上に載置されたプリント基板B上に吸着ノズル9に吸着された部品Aを装着する。

[0055]

次の次の第1計測ステーション I V においては、電子部品装着後の前記吸着ノズル 9 下端のレベルをラインセンサユニット 9 6 が検出するが、以下詳述する。 先ず、装着ヘッド 8 の移動が停止する少し前の検出を開始すべきタイミングになると、 C P U 9 3 はこのタイミングを検出すると、 投光器 9 7 が発光してラインセンサユニット 9 6 の出力が開始される。そして、この開始タイミングにて、先ず、取り込みメモリ及びホールドメモリがクリアされ、ラインセンサユニット 9 6 の出力より C P U 9 3 は一番下端の遮光から通光になる位置を下端ピーク値として算出し、その値を取り込みメモリに格納する。この値は原点が吸着ノズル 9 の下端面の高さ位置よりも上に設定され下方にプラスとなるようにされている。

[0056]

CPU93はこの値とホールドメモリの値を比較して大きいほうの値をホールドメモリに格納するが、当初は「0」のままである。この処理を行っている間に、吸着ノズル9は移動をしており、検出終了タイミングと異なるので、CPU93は再度同様な処理を行うが、電子部品Aをプリント基板Bに装着したのであれば、吸着ノズル9には電子部品Aは吸着保持されておらず、例えば図9の左から4番目の縦方向の点線で示す位置がラインセンサユニット96の投光器97の光線の位置となった時にこの出力をCPU93が読み込むと、図9の該点線の黒丸

で示す下端位置が算出され、この位置の値が取り込みメモリに格納され、ホールドメモリの値と比較され取り込みメモリの値が大きいことからホールドメモリに この値が読み込まれる。

[0057]

次に、この処理の間に吸着ノズル9は移動し、次のCPU93の読み込み時に は、図9の左から5番目の点線のラインセンサユニット96の出力がCPU93 に読み込まれる。この値はホールドメモリの値より大きければホールドメモリの 値は更新される。このようにして図9の各縦の点線の位置でラインセンサユニッ ト96の出力が読み出され、検出終了タイミングが検出されると、CPU93は 読み込みを止め、ホールドメモリに格納された値、例えば4.95mmと図8に 示す電子部品種であればRAM42に格納された比較すべき吸着ノズル9の下端 レベル 5.00 mmとを比較してその差 0.05 mmがノズルレベル許容値(プ ラスマイナス 0. 1 mm) 以内にあるので、吸着ノズル 9 が磨耗の限度に達して いないため、CPU93は作業者に磨耗した旨の報知(警報)はしないが、差0 .05mmはRAM95に格納させる。この場合、ノズルレベル許容値(プラス マイナス0.1mm)以外にある場合には、CPU93は作業者に吸着ノズル9 が磨耗した旨等を報知装置(図示せず)により報知するが、吸着ノズル9自体が 装着ヘッド8に装着されていない、即ち脱落の場合もあり、逆に下端レベルが低 すぎる場合には脱落しかかっている場合もあり、CPU93は電子部品装着装置 1を停止するように制御する。

[0058]

そして、切替え選択ステーションにおいて、装着動作を行った吸着ノズル9から次回以降の当該電子部品の取出し動作のために当該電子部品を吸着する吸着ノズル9にノズル切替選択装置102が切替選択するが、この選択された吸着ノズル9が前記計測を行った吸着ノズル9である場合には、RAM95から読み出した前述の差0.05mmに応じて、吸着ステーションI及び装着ステーションIIIにおいてCPU93は当該吸着ノズル9の下降すべきストロークを算出し、ストロークモータ115を回動させ移動体66の位置を該ストロークに合わせ、経時変化により吸着ノズル9が磨耗したり、熱膨張により下端レベルが変化して

も、吸着ノズル9がその変化に応じたストロークを下降するように制御して、電子部品Aの吸着及び装着を行うことができる。

[0059]

ところが、電子部品Aの装着動作を行ったにもかかわらず、吸着ノズル9が電子部品Aを吸着保持したままとなることがある。この場合には、電子部品Aが存在する位置にて、例えば図9の左から2番目の縦方向の点線で示す位置がラインセンサユニット96の投光器97の光線の位置となった時にこの出力をCPU93が読み込むと、図9の該点線の白丸で示す下端位置が算出され、この位置の値が取り込みメモリに格納され、ホールドメモリの値と比較され取り込みメモリの値が大きいことからホールドメモリにこの値が読み込まれ、この処理の間に吸着ノズル9が移動し、次のCPU93の読み込み時には、図9の左から3番目の点線のラインセンサユニット96の出力がCPU93に読み込まれ、この値はホールドメモリの値より大きいのでホールドメモリの値は更新される。

[0060]

このようにして図9の各縦の点線の位置でラインセンサユニット96の出力が読み出され、検出終了タイミングが検出されると、CPU93は読み込みを止め、図8に示す電子部品種であれば、ホールドメモリに格納された値、例えば5.55mmとRAM42に格納された比較すべき吸着ノズル9のレベルデータ5.00mmと比較してその差0.55mmが部品厚許容値(プラスマイナス0.1mm)以外にあるので、CPU93は吸着ノズル9が電子部品Aを吸着保持したままであると、即ち部品持ち帰り状態と判断する。従って、例えば第1計測ステーションIVと吸着ステーションIとの間の所定のステーションに配設された廃棄箱に廃棄するように、CPU93は制御する。なお、CPU93が部品持ち帰り状態と判断した場合には、電子部品装着装置1を停止したり、必要に応じて報知装置(視覚・聴覚による)により報知してもよい。

[0061]

次に、図1、図10及び図11に基づき、他の実施形態について説明する。前 記切替え選択ステーションの次の第2計測ステーションには、第1計測ステーションIVと同様に前記吸着ノズル9下端のレベルを計測するレベル検出センサと して断面コ字形状のラインセンサユニット96を配設する。前述したように、該ラインセンサユニット96は水平方向に直進する光ビームを発する投光器97(一方の側壁に設けられる)と、該光ビームを受光可能であるようにCCD素子が垂直方向の直線上に多数個並設されてなる受光器98(対向する他方の側壁に設けられる)とより構成されている。更に、このラインセンサユニット96の一方の側壁には、前記投光器97とは別に該投光器97を挟んだ位置にLED(Light Emitting Diode)から構成された投光器99、99を配設する。なお、図11における2つの大きな円は、各投光器99の光が拡散する範囲を示す。

[0062]

そして、前記切替え選択ステーションにおいて、前述したようにノズル切替選択装置102により次の電子部品の取出し動作のために当該電子部品を吸着する吸着ノズル9に切替え選択させ、装着動作を終えた吸着ノズル9を上昇させて、代わりに次に使用する吸着ノズル9を装着ヘッド8より下方に突出させる。

[0063]

次の第2計測ステーションにおいて、当該切替選択された吸着ノズル9下端のレベルがラインセンサユニット96により前述したように計測され、吸着ステーションI及び装着ステーションIIIにおいてCPU93は当該吸着ノズル9の下降すべきストロークを算出し、ストロークモータ115を回動させ移動体66の位置を該ストロークに合わせ、経時変化により当該吸着ノズル9が磨耗したり、熱膨張により下端レベルが変化しても、当該吸着ノズル9がその変化に応じたストロークを下降するように制御して、電子部品Aの吸着及び装着を行うことができる。このとき、この場合、前述したように、ノズルレベル許容値以外にある場合には、CPU93は作業者に吸着ノズル9が磨耗した旨等を報知装置(図示せず)により報知するが、吸着ノズル9自体が装着ヘッド8に装着されていない、即ち脱落の場合もあり、逆に下端レベルが低すぎる場合には脱落しかかっている場合もあり、CPU93は電子部品装着装置1を停止するように制御する。

[0064]

また、この計測の際に、例えば前記プリント基板Bへの装着動作後の次の電子

部品の取出し動作のためにノズル切替選択装置102により選択された吸着ノズル9A以外の吸着ノズル9Bの上昇が全く行われないか不十分であり、吸着ノズル9Bにより投光器99からの光の一部が遮られ、投光器97及び99から受ける受光器98の受光量が少ない場合、即ちノズル切替選択装置102により選択された吸着ノズル9A以外の吸着ノズル9Bの上昇が全く行われないか不十分の場合には、CPU93が前記プリント基板Bへの装着動作後の次の電子部品の取出し動作のためにノズル切替選択装置102により選択された吸着ノズル9A以外の吸着ノズル9Bが脱落しかかっているものと判断し、電子部品装着装置1を停止したり、必要に応じて報知装置(視覚・聴覚による)により報知する。

[0065]

なお、第2の実施形態では、第2計測ステーションに配設されるラインセンサユニット96に投光器99を設けたが、第1の実施形態で第1計測ステーションに配設されるラインセンサユニット96に投光器99を設けてもよく、これにより電子部品の装着に使用した吸着ノズル9以外の吸着ノズル9の有無を検出し、脱落しかかっている吸着ノズルを検出することができる。

[0066]

なお、本発明は以上の高速型電子部品装着装置に限らず、電子部品供給装置が 移動しないで装着ヘッドが平面方向に移動する電子部品装着装置に適用してもよ い。

$[0\ 0\ 6\ 7]$

以上本発明の実施態様について説明したが、上述の説明に基づいて当業者にとって種々の代替例、修正又は変形が可能であり、本発明はその趣旨を逸脱しない 範囲で前述の種々の代替例、修正又は変形を包含するものである。

[0068]

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、吸着ノズル下部のレベルを装着動作後に計測し、この計測値に基づいて吸着ノズル下端レベルの補正(電子部品の吸着高さ補正)を生産中に行うことができ、また電子部品を装着した際に使用した吸着ノズルの有無や装着したはずの電子部品の有無、更にはノズル切替選択装置により選択

された吸着ノズル以外の吸着ノズルの存在をも検出することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

電子部品装着装置の概略平面図である。

【図2】

電子部品装着装置の一部破断せる側面図である。

【図3】

電子部品供給装置の外観斜視図である。

【図4】

装着ヘッドの昇降機構を示す正面図である。

【図5】

装着ヘッドの昇降機構を示す正面図である。

図 6】

装着ヘッドの昇降機構を示す側面図である。

【図7】

制御ブロック図である。

【図8】

部品ライブラリデータを示す図である。

【図9】

ラインセンサユニットの作用を示す図である。

【図10】

他の実施形態のラインセンサユニットの断面図である。

【図11】

同じく他の実施形態のラインセンサユニットの断面図である。

【符号の説明】

1	高速型電子部品装着装置

3 電子部品供給装置(供給系)

8 装着ヘッド

9 吸着ノズル

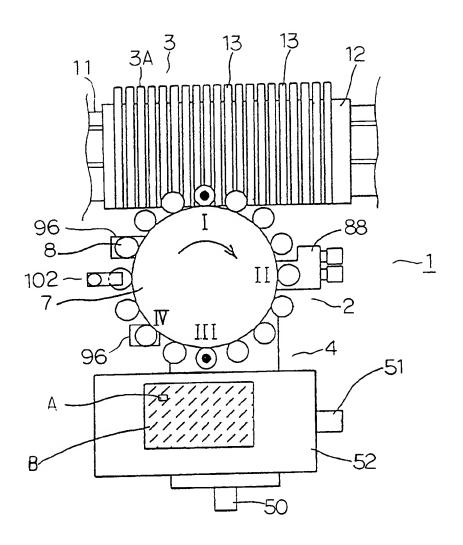
1 3	部品供給ユニッ	1
1 3		ı

- 9 3 C P U
- 9 5 R A M
- 96 ラインセンサユニット
- 115 ストロークモータ

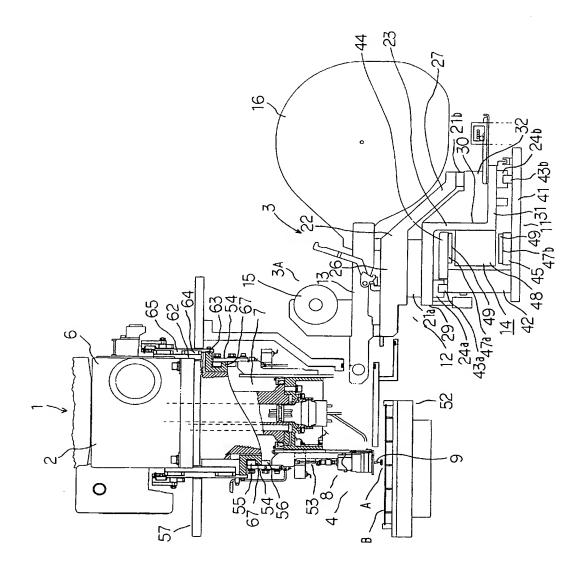
【書類名】

図面

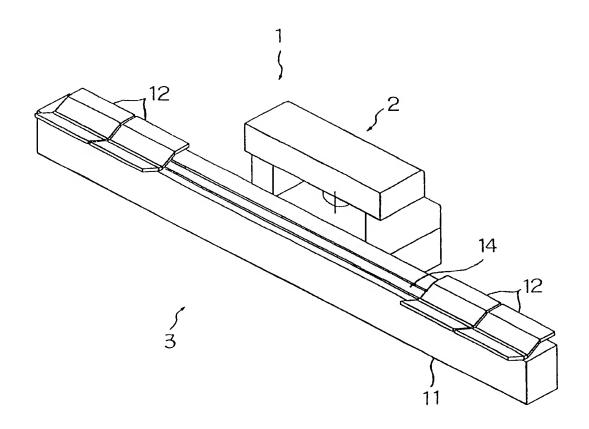
【図1】



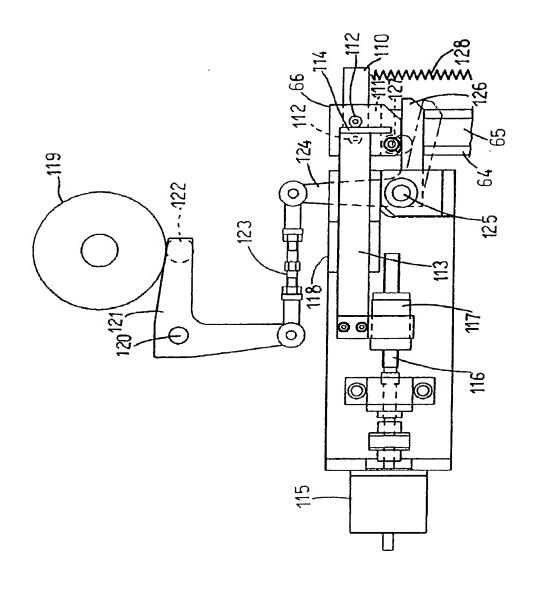
【図2】



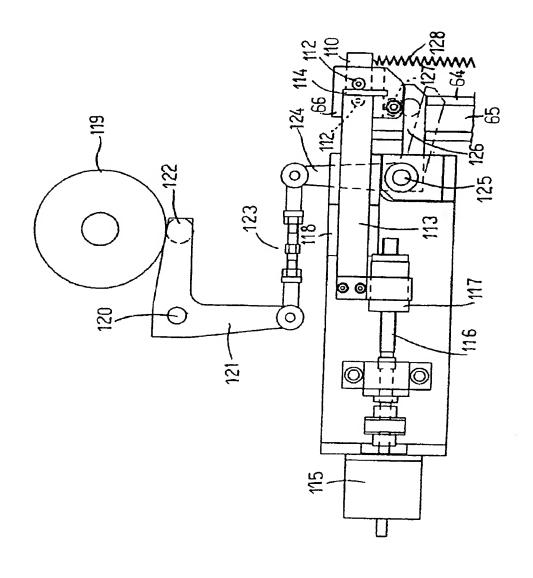
【図3】



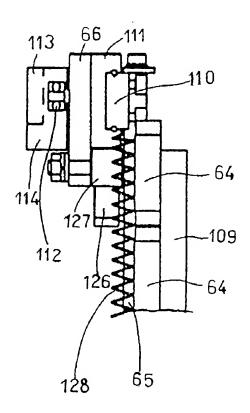
【図4】



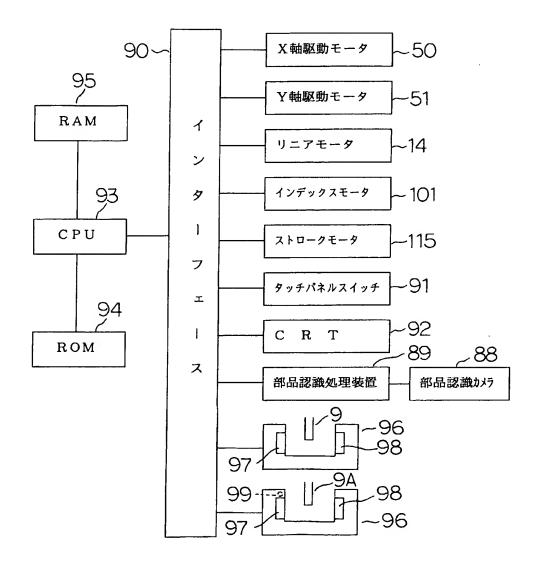
【図5】



【図6】



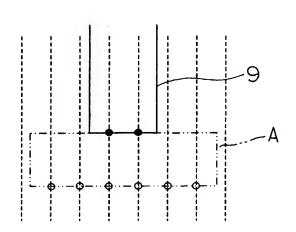
【図7】



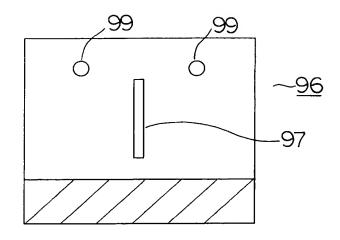
【図8】

部品厚 : 0. 6 mm 部品Xサイズ : 1. 6 mm 部品Yサイズ : 0. 75mm ノズルレベル : 5. 0 mm 部品厚許容值 : 0. 1 mm部品X許容值 : 0. 1 mm部品Y許容值 : 0. 1 mm : 0. 1 レベル許容値 mm

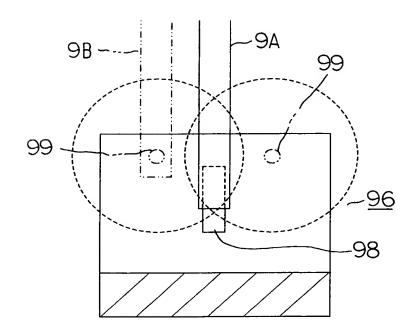
【図9】



【図10】



【図11】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 吸着ノズル下部のレベルを装着動作後に計測し、この計測値に基づいて吸着ノズル下端レベルの補正を生産中に行うこと。

【解決手段】 部品供給ユニット13から吸着ノズル9により電子部品Aを取出してプリント基板B上に装着する電子部品装着装置1において、前記プリント基板Bへの装着動作後の前記吸着ノズル13下部のレベルを計測するラインセンサユニット96を設け、CPU93はこのラインセンサユニット96の計測値に基づいて吸着ステーションI及び装着ステーションIIIにおける当該吸着ノズル9の下降すべきストロークを算出し、ストロークモータ115を回動させ移動体66の位置を該ストロークに合わせたものとし、経時変化により吸着ノズル9が磨耗したりしても、確実に電子部品Aの吸着及び装着を行う。

【選択図】 図7

ページ: 1/E

【書類名】

出願人名義変更届

【提出日】

平成15年 2月20日

【あて先】

特許庁長官 殿

【事件の表示】

【出願番号】

特願2002-358150

【承継人】

【識別番号】

300022504

【氏名又は名称】

三洋ハイテクノロジー株式会社

【譲渡人】

【識別番号】

000001889

【氏名又は名称】

三洋電機株式会社

【譲渡人代理人】

【識別番号】

100111383

【弁理士】

【氏名又は名称】 芝野 正雅

【連絡先】

03-3837-7751 知的財産センター 東京事

務所

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

013033

【納付金額】

4,200円

【提出物件の目録】

【物件名】

譲渡証書 1

【援用の表示】 特願2000-127944の出願人名義変更届に添付

のものを援用する。

【包括委任状番号】 9904451

【プルーフの要否】 要 特願2002-358150

出願人履歴情報

識別番号

[000001889]

1. 変更年月日

1993年10月20日

[変更理由]

住所変更

住 所

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

氏 名

三洋電機株式会社

特願2002-358150

出願人履歴情報

識別番号

[300022504]

1. 変更年月日

2000年 3月 9日

[変更理由] 住 所 新規登録

氏 名

群馬県邑楽郡大泉町坂田1丁目1番1号

三洋ハイテクノロジー株式会社

2. 変更年月日 [変更理由] 2003年 4月 7日

名称変更

住 所 氏 名

群馬県邑楽郡大泉町坂田1丁目1番1号

株式会社日立ハイテクインスツルメンツ